

2026-2031年中国芯片设计行业竞争格局及发展趋势预测报告

报告简介

芯片设计行业属于集成电路产业链的上游核心环节，是依托芯片架构、IP内核、电路逻辑开展芯片规格定义、代码编写、功能仿真、版图设计的智力密集型产业，产出不同功能的芯片设计方案，覆盖消费电子、汽车电子、算力处理、工业控制、通信射频等各类应用领域。完整产业链上游包含各类IP核、EDA设计工具、半导体知识库，中游以Fabless芯片设计企业为主体完成产品定义与前端后端设计，下游对接晶圆制造代工、封测环节，最终输出面向终端市场的各类集成电路产品。芯片设计决定芯片的功能、性能与功耗水平，是半导体产业链价值创造的关键环节，也是国内实现集成电路产业自主可控的重要突破口。

当前中国芯片设计行业处在需求拉动与技术攻坚并行的发展阶段，市场主体结构多元，既有综合型大型芯片设计集团，也有大量深耕细分赛道的专精企业，不同企业在IP储备、架构研发、人才积累、客户资源、供应链协同能力上形成显著分化。下游数字经济、新能源汽车、工业智能化带来丰富的应用需求，但行业依旧面临EDA工具约束、高端IP积累不足、产品迭代节奏快等现实问题，市场竞争既体现在产品性能指标层面，也包含生态适配、客户定制化服务等综合能力，产业资源不断向具备产品落地能力的优质企业倾斜，行业竞争格局伴随下游终端需求变化持续演化。未来，国内芯片设计行业发展重心将逐步从单一产品开发，转向架构创新、IP体系建设、软硬件协同优化、面向垂直行业定制化芯片开发等高价值方向。下游各行各业数字化升级持续拉动芯片需求，国产替代进程不断推进，同时市场也对芯片的安全性、可靠性提出更高标准，企业的技术路线选择、人才体系建设、上下游协同能力、风险管控水平，将成为决定长期市场竞争力的核心要素，新技术的迭代也会持续催生新的芯片品类与市场机会。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网、全国及海外相关报刊杂志的基础信息以及

芯片设计行业研究单位等公布和提供的大量资料。报告对我国芯片设计行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外芯片设计行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了芯片设计行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。报告对于芯片设计产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国芯片设计行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。

本报告也可以用于专精特新“小巨人”申请申报。

报告目录

第一章 芯片设计行业发展概述

第一节 行业界定

- 一、芯片设计行业定义及分类
- 二、芯片设计行业经济特性
- 三、芯片设计产业链模型介绍及芯片设计产业链图分析

第二节 芯片设计行业发展成熟度

- 一、芯片设计行业发展周期分析
- 二、与国外市场成熟度对比

第三节 芯片设计行业相关产业动态

第二章 2026年中国芯片设计行业发展环境分析

第一节 中国经济环境分析

- 一、宏观经济运行情况
 - 1、gdp历史变动轨迹分析
 - 2、固定资产投资历史变动轨迹分析

二、2026-2031年中国经济发展预测分析

第二节 芯片设计行业相关政策

一、国家“十五五”产业政策

二、其他相关政策(标准、技术)

第三节 2026年中国芯片设计行业发展社会环境分析

第三章 2026年全球芯片设计行业市场运行形势分析

第一节 全球芯片设计行业市场运行环境分析

第二节 全球芯片设计行业市场发展情况分析

一、全球芯片设计行业市场供需分析

二、全球芯片设计行业市场规模分析

三、全球芯片设计行业主要国家发展情况分析

第三节 全球芯片设计行业重点企业分析

第四节 2026-2031年全球芯片设计行业市场规模趋势预测分析

第四章 中国芯片设计行业发展分析

第一节 2026年中国芯片设计行业发展状况

一、2026年芯片设计行业发展状况分析

二、2026年中国芯片设计行业发展动态

三、2026年我国芯片设计行业发展热点

第二节 2026年中国芯片设计行业市场供需状况

一、2024-2026年中国芯片设计行业供给分析

二、2024-2026年中国芯片设计行业市场需求分析

三、2024-2026年中国芯片设计行业市场规模分析

第五章 2024-2026年中国芯片设计行业主要数据监测分析

第一节 2024-2026年中国芯片设计行业(所属行业)总体数据分析

- 一、2024年中国芯片设计行业(所属行业)全部企业数据分析
- 二、2025年中国芯片设计行业(所属行业)全部企业数据分析
- 三、2026年中国芯片设计行业(所属行业)全部企业数据分析

第二节 2024-2026年中国芯片设计行业(所属行业)不同规模企业数据分析

- 一、2024年中国芯片设计行业(所属行业)不同规模企业数据分析
- 二、2025年中国芯片设计行业(所属行业)不同规模企业数据分析
- 三、2026年中国芯片设计行业(所属行业)不同规模企业数据分析

第三节 2024-2026年中国芯片设计行业(所属行业)不同所有制企业数据分析

- 一、2024年中国芯片设计行业(所属行业)不同所有制企业数据分析
- 二、2025年中国芯片设计行业(所属行业)不同所有制企业数据分析
- 三、2026年中国芯片设计行业(所属行业)不同所有制企业数据分析

第六章 2026年中国芯片设计行业竞争格局分析

第一节 行业竞争结构分析

- 一、国内企业竞争格局
- 二、国外企业市场份额
- 三、行业企业区域分布

第二节 中国芯片设计行业竞争五力模型

- 一、现有企业间竞争
- 二、潜在进入者分析
- 三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第三节 2026年中国芯片设计行业swot模型分析

一、优势

二、劣势

三、机会

四、威胁

第七章 2026年芯片设计行业优势企业竞争力分析

第一节 海光信息技术股份有限公司

一、公司基本情况分析

二、公司经营优势分析

三、公司经营情况分析

第二节 北京寒武纪科技股份有限公司

一、公司基本情况分析

二、公司经营范围分析

三、公司经营情况分析

第三节 兆易创新科技集团股份有限公司

一、公司基本情况分析

二、公司经营范围分析

三、公司经营情况分析

第四节 澜起科技股份有限公司

一、公司基本情况分析

二、公司经营范围分析

三、公司经营情况分析

第五节 紫光国微股份有限公司

一、公司基本情况分析

二、公司经营范围分析

三、公司经营情况分析

第六节 芯原微电子(上海)股份有限公司

一、公司基本情况分析

二、公司经营范围分析

三、公司经营情况分析

第七节 瑞芯微电子股份有限公司

一、公司基本情况分析

二、公司经营范围分析

三、公司经营情况分析

第八节 北京君正集成电路股份有限公司

一、公司基本情况分析

二、公司经营范围分析

三、公司经营情况分析

第八章 2024-2026年中国芯片设计行业上下游分析及其影响

第一节 2026年中国芯片设计行业上游发展及影响分析

一、2026年中国芯片设计行业上游运行现状分析

二、上游对芯片设计行业产生的影响分析

第二节 2026年中国芯片设计行业下游发展及影响分析

一、2026年中国芯片设计行业下游运行现状分析

二、下游对芯片设计行业产生的影响分析

第九章 2026-2031年芯片设计行业发展及投资前景预测分析

第一节 2026-2031年芯片设计行业市场规模预测分析

第二节 2026-2031年芯片设计行业供需预测分析

第三节 2026-2031年我国芯片设计行业投资环境分析

第四节 2026-2031年我国芯片设计行业前景展望分析

第五节 2026-2031年我国芯片设计行业盈利能力预测

第十章 2026-2031年中国芯片设计行业投资风险分析

第一节 2026-2031年中国芯片设计行业投资金额分析

第二节 近年来中国芯片设计行业主要投资项目分析

第三节 2026-2031年中国芯片设计行业投资周期分析

第四节 2026-2031年中国芯片设计行业投资风险分析

一、政策和体制风险

二、技术发展风险

三、市场竞争风险

四、进入退出风险

五、经营管理风险

第十一章 2026-2031年中国芯片设计行业发展策略及投资建议分析

第一节 芯片设计行业发展策略分析

第二节 芯片设计行业市场重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 2026-2031年中国芯片设计行业发展建议

第四节 2026-2031年中国芯片设计行业投资建议

图表目录

图表：芯片设计产业链分析

图表：国际芯片设计市场规模

图表：国际芯片设计生命周期

图表：中国gdp增长情况

图表：中国cpi增长情况

图表：中国人口数及其构成

图表：中国工业增加值及其增长速度

图表：中国城镇居民可支配收入情况

图表：2024-2026年中国芯片设计市场规模

图表：2024-2026年中国芯片设计产值

图表：2024-2026年中国芯片设计供应情况

图表：2024-2026年中国芯片设计需求情况

图表：2026-2031年中国芯片设计市场规模预测

图表：2026-2031年中国芯片设计供应情况预测

图表：2026-2031年中国芯片设计需求情况预测

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

报告编号：4069418

本文地址：<https://www.51baogao.cn/baogao/20260828/4069418.shtml>

在线订购：[点击这里](#)